PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-321758

(43)Date of publication of application: 03.12.1996

(51)Int.CI.

H03K 17/22

(21)Application number: 08-121452

(71)Applicant: SAMSUNG ELECTRON CO LTD

(22)Date of filing:

16.05.1996

(72)Inventor: CHO IL-JAE

(30)Priority

Priority number : 95 9512087

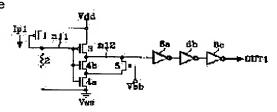
Priority date: 16.05.1995

Priority country: KR

(54) POWER-UP RESET SIGNAL GENERATING CIRCUIT FOR SEMICONDUCTOR DEVICE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a power up preset signal generation circuit capable of generating an accurate power up reset signal, even in a semiconductor device using a reverse bias voltage.

SOLUTION: A PMOS transistor(TR) 5 to be turned on by reverse bias voltage Vbb is connected to an output node n12 for outputting a reset signal. An NMOS TR 4b has a long-channel length. When the channel length of the TR 4b is extended, an accurate reset signal is not generated, even when voltage Vdd is boosted up to a sufficiently high level. A reset state may be held, but when a voltage Vbb starts to be generated after a sufficiently high level of the voltage Vdd, the TR 5 is turned on and pull-down operation is executed, so that no trouble is generated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.05.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2868727

[Date of registration]

25.12.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-321758

(43)公開日 平成8年(1996)12月3日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H03K 17/22

9184-5K

H03K 17/22

Е

審査請求 有 請求項の数8 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平8-121452

(22)出願日

平成8年(1996)5月16日

(31)優先権主張番号

1995 P 12087

(32)優先日

1995年5月16日

(33)優先権主張国

韓国 (KR)

(71)出願人 390019839

三星電子株式会社

大韓民国京畿道水原市八達区梅雞洞416

(72)発明者 趙 一在

大韓民国京畿道龍仁郡器興邑農書里山24番

地

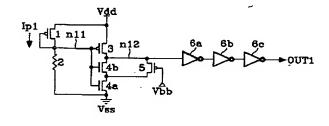
(74)代理人 弁理士 髙月 猛

(54) 【発明の名称】 半導体装置のパワーアップリセット信号発生回路

(57)【要約】

【課題】 パックパイアス電圧を使う半導体装置においても正確なパワーアップリセット信号を発生し得るパワーアップリセット信号発生回路を提供する。

【解決手段】 リセット信号を出力する出力ノード n 1 2 に対し、バックパイアス電圧 V b b によりONする P MOSトランジスタ 5 を設ける。そしてNMOSトランジスタ 4 b はチャネル長を長いものとする。トランジスタ 4 b のチャネル長を長くすると V d d が十分なレベルになっても正確なリセット信号が発生されず、リセット状態が維持されてしまう可能性があるが、 V d d が十分なレベルになって V b b が発生され始めるとトランジスタ 5 がONしてブルダウンが行われるので、問題ない。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 バックバイアス電圧を発生するバックバイアス電圧発生器をもつ半導体装置のパワーアップリセット信号発生回路において、

電源電圧と基準電圧との間に設けられ、電源電圧の上昇 に応じてパワーアップ制御信号を提供するプルアップ手 段と、このパワーアップ制御信号に応じて導通し、電源 電圧からリセット信号を出力する第1MOSトランジス タと、このリセット信号を出力する出力端に接続され、 バックバイアス電圧に従ってリセット信号の出力を抑止 10 するリセット信号出力制御手段と、を備えることを特徴 とするパワーアップリセット信号発生回路。

【請求項2】 ブルアップ手段は、電源電圧から基準電圧へ、ダイオード接続の第2MOSトランジスタと抵抗とを直列接続してなる請求項1記載のパワーアップリセット信号発生回路。

【請求項3】 リセット信号出力制御手段は、リセット信号を出力する出力端に接続され、バックバイアス電圧をゲートに受けて動作し前記出力端をプルダウンする第3MOSトランジスタを備えてなる請求項1又は請求項 202記載のパワーアップリセット信号発生回路。

【請求項4】 リセット信号出力制御手段は、第3MO Sトランジスタに並列接続され、プルアップ手段によるパワーアップ制御信号をゲートに受けて動作する第4M OSトランジスタを更に含む請求項3記載のパワーアップリセット信号発生回路。

【請求項5】 リセット信号出力制御手段は、第3MO Sトランジスタ及び第4MOSトランジスタと基準電圧 との間に設けられ、プルアップ手段によるパワーアップ 制御信号をゲートに受けて動作する第5MOSトランジ 30 スタを更に含む請求項4記載のパワーアップリセット信号発生回路。

【請求項6】 第4MOSトランジスタのチャネル長が、第5MOSトランジスタのチャネル長の15倍以上とされる請求項5記載のパワーアップリセット信号発生回路。

【請求項7】 リセット信号を出力する出力端に、1以上のインパータが接続される請求項1~6のいずれか1項に記載のパワーアップリセット信号発生回路。

【請求項8】 バックバイアス電圧を利用する半導体装置のパワーアップリセット信号発生回路において、

リセット信号出力端に、電源電圧の上昇に応じて導通するチャネル長の長いNMOSトランジスタと、バックバイアス電圧に応じて導通するPMOSトランジスタと、を並列に設けてプルダウンするようにしたことを特徴とするパワーアップリセット信号発生回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置の電源 供給開始時にリセット信号を発生するためのパワーアッ プリセット信号発生回路に関する。

[0002]

【従来の技術】通常、半導体装置は、外部の電源供給装置からランプ波形(ramp wave)の電源電圧Vddが供給される場合、この電源電圧VddのレベルがNMOSトランジスタのしきい値電圧Vtpを加えた電圧レベル以上になるとき動作する。従って、電源電圧Vddの印加開始時における半導体装置内の各素子誤動作を防止するために、リセット信号を発生するパワーアップリセット信号発生回路を内蔵するのが一般的である。このパワーアップリセット信号発生回路は、"Vtn+Vtp"の電圧レベル以下でも動作可能とされて正確なリセットパルスを発生できるようにしてある必要がある。

【0003】このようなパワーアップリセット信号発生 回路の先行技術としては、 "AndrewM. Love"による1991年7月9日付米国特許5,030,845号に記載のようなものがある。図1に、従来のパワーアップリセット信号発生回路の構成を示してある。即ち、10,11,14a,15はPMOSトランジスタ、12,16はNMOSトランジスタ、13はNMOSキャパシタ、14bはPMOSキャパシタであり、このパワーアップリセット信号発生回路は、パワーアップ時の電圧印加状態を検出して論理"ハイ"レベルのリセットパルスを発生する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】図1に示すようなパワーアップリセット信号発生回路は、より高集積化された半導体装置には不向きである。何故なら、例えば高集積のDRAMではリフレッシュ特性及びNMOSトランジスタのしきい値電圧の安定化を図るためバックバイアス電圧発生器を内蔵しているからである。このバックバイアス電圧発生器は、約-1V~-2Vのバックバイアス電圧とりを発生してNMOSトランジスタのバルクへ印加する回路であり、他の回路同様に、供給される電源電圧Vddのレベルが"Vtn+Vtp"を越えるときに動作する。このため、NMOSトランジスタのバックバイアス電圧Vbb発生前の電源電圧Vddが"Vdd

【0005】即ち、高集積ためにNMOSトランジスタのしきい値電圧Vtnを低める際にはNMOSトランジスタのバルクにパックパイアス電圧Vbbを提供して安定化させるものであるが、このための結果として、パックパイアス電圧Vbb発生前のVdd<Vtn+Vtpのレベルに電源電圧Vddがあるときに、しきい値電圧Vtnは、パックパイアス電圧Vbb発生後におけるしきい値電圧Vtnよりも低くなる現象が生じる。このランプ波形の電源電圧VddがPMOSトランジスタ10,

11のしきい値電圧V t pの和よりも高くなると、内部 ノードN1の電圧Vn1は、電源電圧VddからPMO Sトランジスタ10,11の各しきい値電圧Vtp10, Vtp11の和をひいた電圧Vdd-Vtp11-Vtp10になる。この内部ノードN1にゲートが接続されたNM OSトランジスタ16は、パックパイアス電圧Vbb発生前でしきい値電圧Vthが低い状態にあるので、このときの内部ノードN1の電圧Vn1によりオンになる可能性がある。つまり、出力OUT=リセット信号が論理 "ロウ"レベルに維持され、パワーアップ時に論理 "ハ 10イ"レベルのリセットパルスが発生されない事態が生じ得る。

【0006】この事態を防ぐためには、NMOSトランジスタ16のチャネル長を通常使用するNMOSトランジスタの場合より長くすれば解決可能であるが、これは一方で、電源電圧Vddが十分に立上がってもリセット信号が続いて論理"ハイ"に維持される可能性を生むことになり、半導体装置内の回路がいつまでもリセット状態で動作開始しないという不具合をもつ。即ち、NMOSトランジスタ16のチャネル長制御だけに頼ったので2のは、工程条件に敏感であること等から、リセット信号を正確に発生させることは難しい。

【0007】以上のような解決課題に鑑みて本発明で は、高集積化のために半導体装置内のNMOSトランジ スタのしきい値電圧が低くなる場合でも正確なリセット 信号を発生できるように改善したパワーアップリセット 信号発生回路を提供する。更に言えば、バックバイアス 電圧発生器を有するような高集積の半導体装置におい て、パワーアップ初期の電源印加状態を検出して正確な リセット信号を発生し得るパワーアップリセット信号発 30 生回路を提供する。即ち、NMOSトランジスタのパル クにバックバイアス電圧が印加されない低電源電圧領域 でNMOSトランジスタのしきい値電圧Vtnが低くな る場合でも正確なパワーアップリセット信号を発生する ことの可能なパワーアップリセット信号発生回路を提供 する。また、製造工程の条件変化等によるNMOSトラ ンジスタのしきい値電圧Vtnの変化に鈍感なパワーア ップリセット信号発生回路を提供する。

[0008]

【課題を解決するための手段】この目的のために本発明によれば、バックパイアス電圧を発生するバックパイアス電圧発生器をもつ半導体装置のパワーアップリセット信号発生回路において、電源電圧と基準電圧との間に設けられ、電源電圧の上昇に応じてパワーアップ制御信号を提供するプルアップ手段と、このパワーアップ制御信号に応じて導通し、電源電圧からリセット信号を出力する第1MOSトランジスタと、このリセット信号を出力する出力端に接続され、バックパイアス電圧に従ってリセット信号の出力を抑止するリセット信号出力制御手段と、を備えることを特徴としている。プルアップ手段

は、電源電圧から基準電圧へ、ダイオード接続の第2MOSトランジスタと抵抗とを直列接続したもとすることができる。また、リセット信号出力制御手段は、リセット信号を出力する出力端に接続され、バックバイアス電圧をゲートに受けて動作し前記出力端をプルダウンする第3MOSトランジスタを備えた構成とすることができる。この場合、第3MOSトランジスタに並列接続され、プルアップ手段によるパワーアップ制御信号をゲートに受けて動作する第4MOSトランジスタ及び第4MOSトランジスタと基準電圧との間に設けられ、プルアップ手段によるパワーアップ制御信号をゲートに受けて動作する第5MOSトランジスタを更に含めることができる第5MOSトランジスタを更に含めることができる

【0009】或いは、本発明によれば、バックバイアス電圧を利用する半導体装置のパワーアップリセット信号発生回路において、リセット信号出力端に、電源電圧の上昇に応じて導通するチャネル長の長いNMOSトランジスタと、バックパイアス電圧に応じて導通するPMOSトランジスタと、を並列に設けてプルダウンすることを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、図2及び図3を参照して実施形態を詳細に説明する。図2の回路図に示すように、本例のパワーアップリセット信号発生回路では、電源電圧Vddの上昇に比例して上昇するプルアップ制御信号を発生するプルアップ手段が接続されている。このプルアップ手段は、電源電圧Vddをソースに受ける第1チャネル形としてのPMOSトランジスタ1と、このPMOSトランジスタ1のドレインから接地へ接続した抵抗2と、を備えている。PMOSトランジスタ1のゲート及びドレインは内部ノードn11に接続されており、抵抗2は、内部ノードn11から基準電圧Vssへつながれている。

【0011】この回路で、電源電圧Vddが図3に示すようにランプ波形で増加する場合、PMOSトランジスタ1のソースードレイン間電流Ip1により内部ノードn11の電圧が設定される。つまり、内部ノードn11の電圧をVn11とすれば、次の式で表すことができる。尚、式中"R"は、抵抗2の抵抗値である。

[数1] Vn11=Ip1×R

【0012】このとき、待機時の消費電流を抑制するためには、通常使用されるPMOSトランジスタのチャネル長よりもPMOSトランジスタ1のチャネルを約10倍以上長くし、抵抗2は数百 $k\Omega$ 以上のものを使用するとよい。尚、プルアップ手段としてしはこの他の形態も可能である。

【0013】ブルアップ手段のPMOSトランジスタ1 50 及び抵抗2により、数式1で表される内部ノードn11 5

の電圧Vn11、即ちプルアップ制御信号がPMOSトランジスタ3のゲートに印加される。このPMOSトランジスタ3はソースに電源電圧Vddを受け、ドレインが出力ノードn12に接続される。

【0014】リセット信号出力端となる出力ノードn1 2には更に、第2チャネル形のNMOSトランジスタ4 b, 4 a と PMOS トランジスタ 5 とから構成されたり セット信号出力制御手段におけるNMOSトランジスタ '4 bのドレインが接続される。NMOSトランジスタ4 bのソースには基準電圧VssヘソースをつないだNM 10 OSトランジスタ4aのドレインが接続されており、こ れらNMOSトランジスタ4a, 4bの各ゲートは、プ ルアップ手段の内部ノード n 1 1 に接続される。また、 リセット信号出力制御手段のPMOSトランジスタ5 は、そのソースがNMOSトランジスタ4bのドレイン に、そのドレインがNMOSトランジスタ4bのソース にそれぞれ接続されており、即ち、出力ノード n 1 2 と NMOSトランジスタ4aとの間にNMOSトランジス タ4bとPMOSトランジスタ5とが並列に入れられて いる。PMOSトランジスタ5のゲートには、バックバ 20 イアス電圧発生器 (図示せず) によるバックバイアス電 圧Vbbが供給される。NMOSトランジスタ4bは、 通常のNMOSトランジスタのチャネル長より約15倍 長いチャネル長とし、NMOSトランジスタ4a及びP MOSトランジスタ5は通常通りのチャネル長とする。

【0015】このようなパワーアップリセット信号発生 回路において、図3に示すように、電源電圧Vddの上 昇に伴ってプルアップ手段の内部ノード n 1 1 における 電圧Vn11が増加すれば、これに応じてPMOSトラ ンジスタ3が制御されるので、そのドレインの出力ノー 30 ドn12における電圧Vn12も電源電圧Vddの増加 に伴って増加する。そして、電源電圧Vddが0Vから "Vtn+Vtp" までのレベルにあるうちは、電圧V n11及び電圧Vn12が増加しても、NMOSトラン ジスタ4bのチャネル長を長くしてある故に、該NMO Sトランジスタ4bはオフの状態を維持する。即ち、出 カノードn12に接続されたNMOSトランジスタ4b のチャネルは通常のNMOSトランジスタのチャネルよ りも15倍以上長くしてあるので、電源電圧Vddに伴 って電圧Vn11が十分に高くならなければ出力ノード n12をプルダウンさせることはない。

【0016】しかしながら一方で今度は、NMOSトランジスタ4bのチャネル長を長くしたことにより、工程条件の変化等によっては電源電圧Vddが十分に上昇してもリセットが解除されない可能性が出てくる。そこで、ゲートにバックバイアス電圧Vbbを受けるPMOSトランジスタ5を設けてその弊害を解消している。即ち、パワーアップ初期で電源電圧Vddレベルが"Vdd

アス電圧発生器が動作せず、従ってPMOSトランジスタ5はオフの状態にあるが、電源電圧Vddが動作可能レベルまで上がればパックバイアス電圧Vbbが発生されるので、こにれよりPMOSトランジスタ5がオンし、出力ノードn12のプルダウンを行う。

【0017】以上の結果、パワーアップ初期において出力ノードn12のレベルは電源電圧Vddレベルと同じ論理"ハイ"に正確にセットされ、この出力ノードn12からつながれたインバータチェーン6a,6b,6cによりリセット信号が論理"ロウ"レベルで出力され、半導体装置内回路をリセットする。勿論、リセット信号の論理はインバータ数の調整等により適宜変更可能である。

【0018】その後、パワーアップの状態が継続し、電源電圧Vddのレベルが"Vtn+Vtp"以上へ上昇してパックパイアス電圧Vbbが発生すれば、NMOSトランジスタ4bないしはPMOSトランジスタ5がオンし、出力ノードn12の論理"ハイ"レベルは、NMOSトランジスタ4aを介してプルダウンされる。この出力ノードn12の論理"ロウ"により、インバータチェーン6a,6b,6cから論理"ハイ"レベル(電源電圧Vddレベル)のリセット信号が半導体装置内回路に提供され、リセット状態が解除される。

【0019】付け加えておくと、各インバータ6a,6b,6cはNMOSトランジスタ及びPMOSトランジスタで構成され、出力ノードn12の信号を半導体装置内各回路へバッファリング出力するためのものである。このとき、消費電流を抑制するために、インバータ6a,6b,6c内のNMOSトランジスタ及びPMOSトランジスタのチャネルは、通常のものより数十倍長くしておくとよい。

[0020]

【発明の効果】本発明によれば、高集積半導体装置で使用されるパックパイアス電圧を利用してリセット信号の出力制御を行うようにしたことにより、安定した正確なリセット信号を発生することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のパワーアップリセット信号発生回路の回 路図。

40 【図2】本発明によるパワーアップリセット信号発生回 路の回路図。

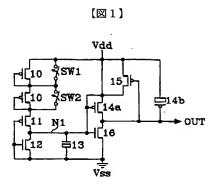
【図3】図2に示したパワーアップリセット信号発生回路に係る電圧波形図。

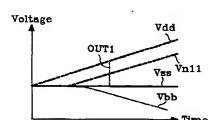
【符号の説明】

1,2 プルアップ手段

3 PMOSトランジスタ (第1 MOSトランジスタ)4 a, 4 b, 5 リセット信号出力制御手段

n12 出力ノード(リセット信号出力端)





[図3]

